

征 稿 通 知

第三届材料科学与工程国际学术论坛 (ISAMSE 2018)

会议时间 2018年6月22-24日

地点 新加坡

截稿日期 2018年6月15日

官网 <http://isamse.org/>

会议简介

第三届材料科学与工程国际学术论坛 (ISAMSE 2018) 由AEIC学术交流资讯中心主办, 南京理工大学泰州科技学院协办, 将于2018年6月22-24日在新加坡召开。ISAMSE 2018将围绕“材料科学与工程”的最新研究领域, 为来自国内外高等院校、科学研究所、企事业单位的专家、教授、学者、工程师等提供一个分享专业经验, 扩大专业网络, 面对面交流新思想以及展示研究成果的国际平台, 探讨本领域发展所面临的关键性挑战问题和研究方向, 以期推动该领域理论、技术在高校和企业的发展和应用, 也为参会者建立业务或研究上的联系以及寻找未来事业上的全球合作伙伴。

出版检索

所有的投稿都必须经过2-3位组委会专家审稿。经过严格的审稿之后, 最终所有录用的论文将被EI目录系列期刊 IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE) (ISSN: 1757-8981) 出版, 出版后提交EI检索。

征稿主题

- ☑ 纳米材料和纳米技术
- ☑ 生物材料和生物医学工程
- ☑ 陶瓷和玻璃材料
- ☑ 计算材料科学
- ☑ 多个铁电订单参数的耦合
- ☑ 晶体学领域工程

注册费用

类别	注册费 (人民币)
第一篇投稿 (4-6页)	2600元/篇
第二篇投稿 (4-6页)	2400元/篇
团队投稿 (4-6页)	2300元/5-10篇内、2100元/10篇以上
超页费 (第7页起算)	300元/页
仅参会不投稿	1500元/人
仅参会不投稿(团队)	1200元/团体参会3人以上

会议议程

6月22日	11:00-17:00	注册
6月23日	09:00-12:00	主题报告
	12:00-14:00	午餐
	14:00-17:30	口头报告
	18:00-19:30	晚宴
6月24日	09:00-18:00	学术考察

联系我们

联系人: 林老师
会议网站: <http://isamse.org/>
投稿邮箱: isamse@cqu.edu.cn
通讯电话: 020-28101036/18102545612
会务组即时通讯: (QQ) 2578989287
WeChat: 18102545612
AEIC官网: www.keoaeic.com



关注AEIC微信公众号



第三届材料科学与工程国际学术论坛
2018年5月11日